

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2026-010

转债代码：118036

转债简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 5 亿元。
- 本事项需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2026 年 3 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下：

为满足公司经营发展需要，公司及全资子公司计划以土地及房地产抵押、应收款质押、票据质押、信用、担保等方式向银行及其分支机构等金融机构申请额度不超过人民币 5 亿元的综合授信，授信业务范围包括但不限于：贷款、贴现、承兑、保函、贸易融资、信用证、承诺等（具体业务种类、额度和期限，以实际签订的相关合同为准）。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内视公司运营资金的实际需求决定。授信期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，具体起止日期以银行实际审批为准。

为提高工作效率，拟授权公司总经理在上述综合授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关业务合同及其他相关文件。本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日